

NUVOTON M031FB0AE MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME KARTI

PROJE TANIMLAMA DÖKÜMANI

1. Bu projede kullanılacak hazırlanmış ve güncellenecek tüm dokümanlara aşağıdaki github ve google drive linklerinden ulaşabilirsiniz.

<https://github.com/MustafaSeyhan/Nuvoton-M031FB0AE-deneme-karti>

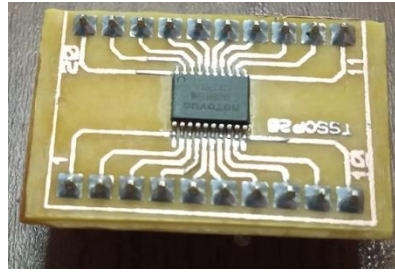
https://drive.google.com/drive/folders/1hwAAmnnYuRG8z1d1WBYhagKVfIJNfUq?usp=share_link

2. Tasarlanacak kartın dış ölçüleri 100mm x 100mm olacak.

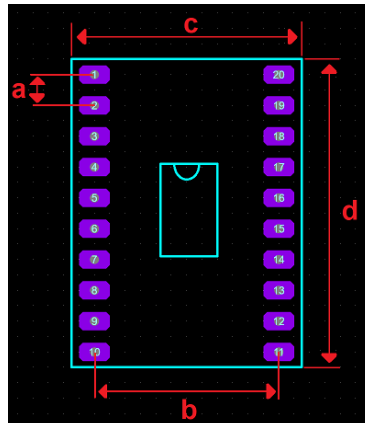
3.

- C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, kondansatörleri için 1206 (smd) veya CAP-10,
- C3, C4 ve C14 kondansatörleri için ELEC-RAD13 pcb paketleri(foot print) kullanılabilir.

4. M031FB0AE mikrodnetleyicisi farklı projelerde tekrar kullanılabilsin diye karta doğrudan lehimlenmeyecek, aşağıda fotoğrafı görülen TSSOP20 -> DIP dönüştürücü aracılığıyla devreye monte edilecektir.

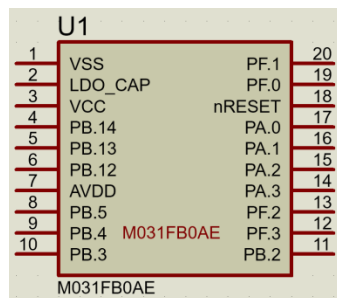


5. Devrenin PCB tasarımında ana kartta entegre yerine kullanılacak TSSOP20 -> DIP dönüştürücü kartın pcb paketi aşağıda verilen ölçülere uygun olacak şekilde hazırlanacak.

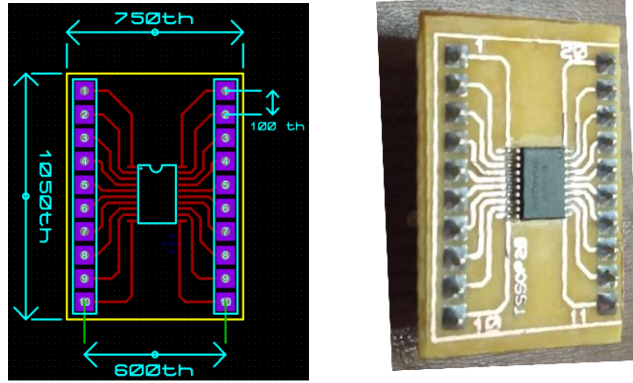


a : 100 th
b : 600 th
c : 750 th
d : 1050 th

6. Şema çiziminde kullanılmak üzere isis'te aşağıdaki sembol oluşturulacak ve dönüştürücü kartın daha önce hazırlanan pcb paketi bu sembole tanımlanacak.



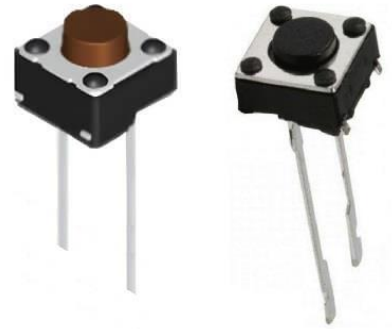
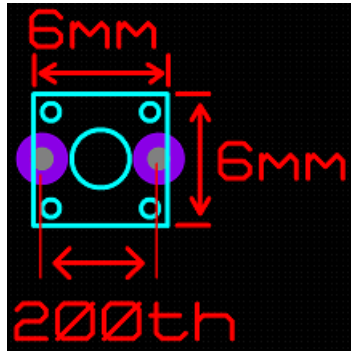
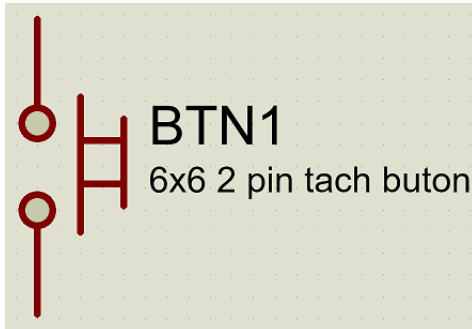
7. Entegrenin lehimleneceği TSSOP20 -> DIP kartın tasarımı, özellikleri ve görünüşü aşağıdaki gibi olacaktır.



8. USB konnektör olarak pcb montajlı B tipi dişi USB konnektör kullanılacaktır. Tasarım sırasında konnektörün bağlantı yönünün kartın dışına doğru olması gerektiği unutulmamalıdır.



9. Devrede 6mm x 6mm iki pinli tact butonlar kullanılacaktır. Kullanılacak buton için hazırlanacak isis sembolü, pcb paket ölçüleri ve fotoğrafı aşağıdadır.

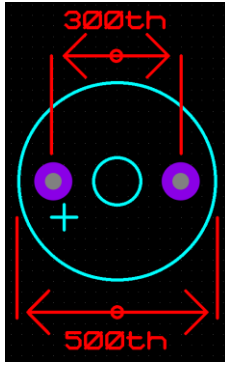


10. Devre şemasında ve pcb tasarımında G5CLE-14-DC5 kodlu röle kullanılacak. Ancak uygulamada karta 5V Minyon Qianji - JQC-3FF-05VDC kodlu röle monte edilecek. Rölenin bilgi sayfası;

https://drive.google.com/file/d/12p-Hx2tynlxcu5jqTmYLd0RfxQ1WUnuS/view?usp=share_link

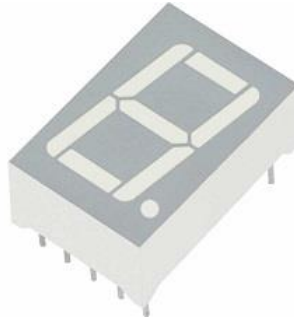


11. Sesli uyarılar için 5V 12mm buzzer kullanılacaktır. Kullanılacak buzzerin fotoğrafı ve pcb paket ölçüleri aşağıdadır.



12. Yedi segment display(14mm ortak katot) için bilgi sayfasından faydalanarak gerekli pcb paketi hazırlanacak. Kullanılacak displaye ait bilgi sayfasının linki aşağıdadır.

https://drive.google.com/file/d/1MtjNxTUWRCHsnnitVglt-8FdIT3EyO-W/view?usp=share_link



14mm 7 Segment Ortak Katod Display

13. Montaj aşamasında IN1 girişinde 2 pin 1 no klemens, RL OUT çıkışında ise 3 pin 1 no klemens kullanılacak.



14. Montaj aşamasında J-LED konnektörü için 2.54mm 3 pin erkek header kullanılacak.



15. Tüm ledler 5mm standart led olarak kullanılacak. Gövdesi şeffaf led kullanılmayacak.



16. ADC deneylerinde kullanılacak RV1 trimpotu yatık olanlardan tercih edilecek. Ayar noktası alyan değil düz tornavida ile döndürülebilen trimpotlar tercih edilirse kullanım kolaylığı sağlayacaktır.



Alyan tornavida ayarlı



Düz tornavida ayarlı

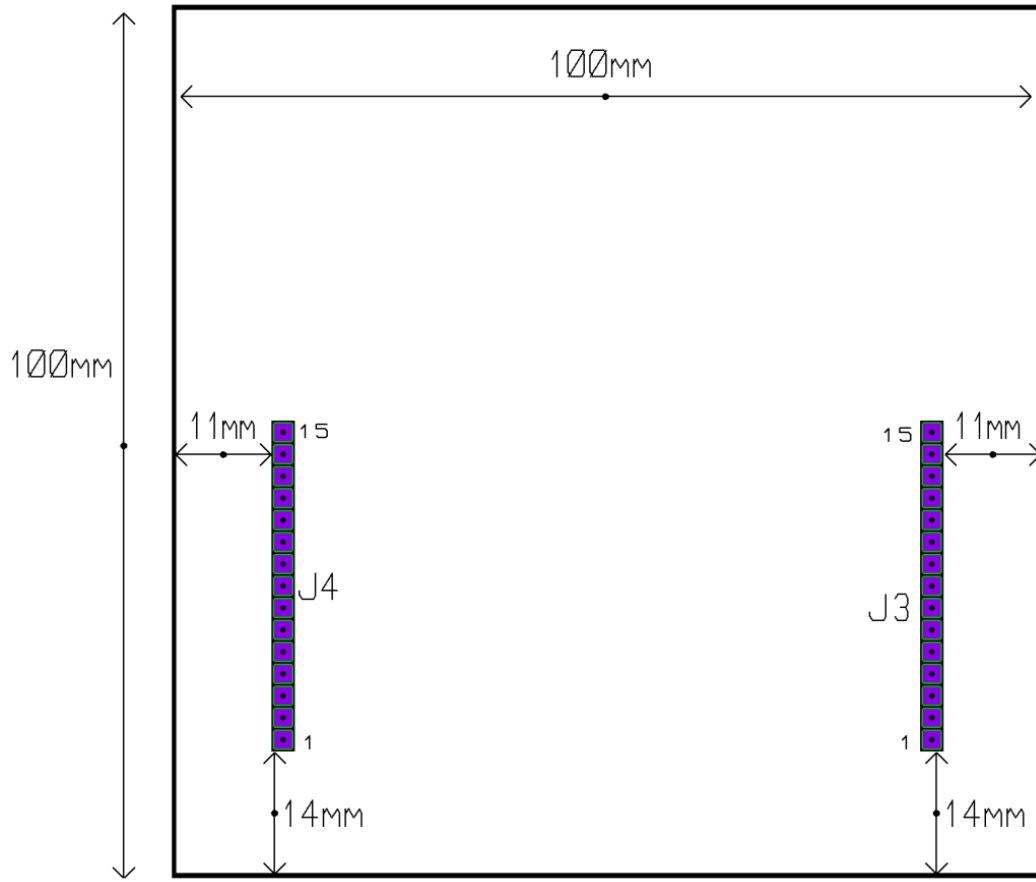
17. Çalışmanızda kartın uygun bir yerine okulumuz logosu eklenecek. Aşağıdaki örnek resim değil verilen linkteki logo kullanılacak.

https://drive.google.com/file/d/1mdk3rFmFjgx5Bvk1MYgps0qPEUSHScRV/view?usp=share_link

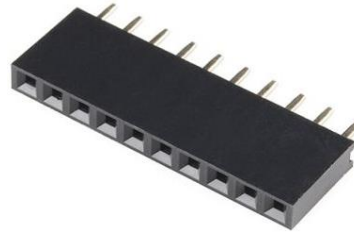


Örnek logo.

18. Mikrodenetleyicinin dış dünya ile bağlantısının yapıldığı dişi headerler(J3 ve J4) kartın ölçülerine göre aşağıdaki şekilde konumlanacak.

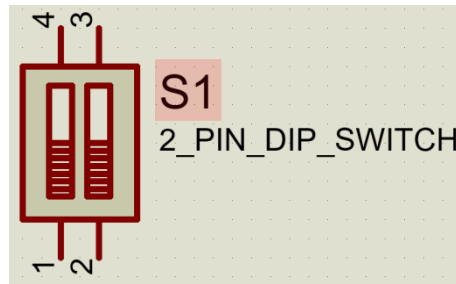


Headerlerin karta montaj konumları



180° Dişi Header

19. Karta ICP arayüzü ile programlama yapılacağı sırada kullanılacak 2'li dip switch'in görünümü aşağıdadır. Bu malzeme için isiste sembol oluşturup aşağıda linki verilen bilgi sayfasından faydalanarak pcb paketi hazırlanacak.



İsis sembolü

https://drive.google.com/file/d/1kYPkbBgKaENPNlgaQmcka7pWeaJvekVY/view?usp=share_link

Projede deęişiklik oldukça
yeni dosyalar google drive
alanına ve github sayfasına
yüklenecektir.